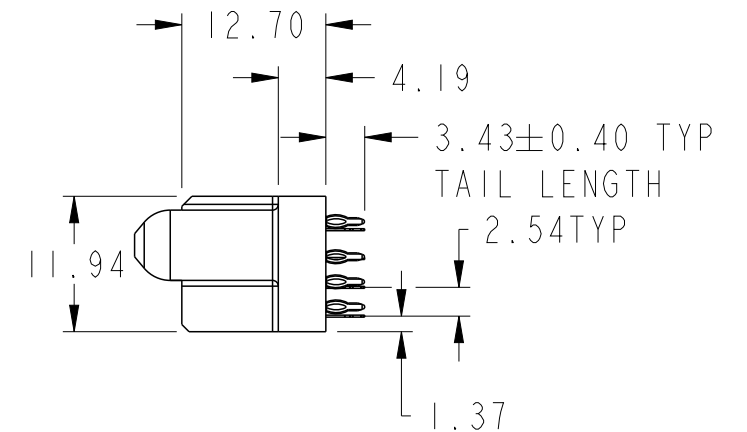
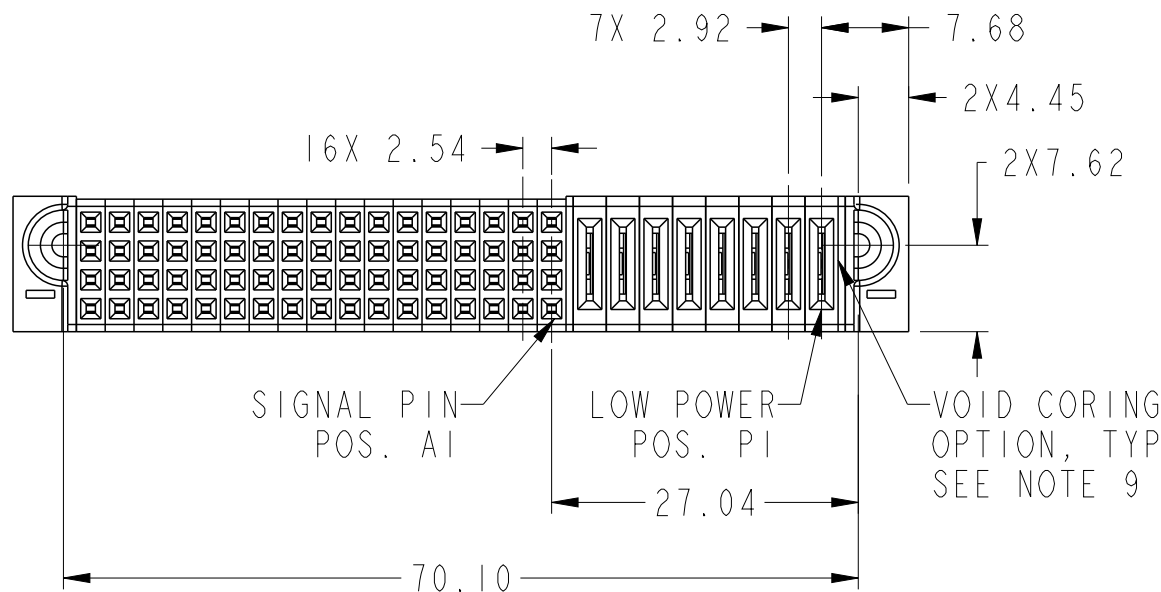
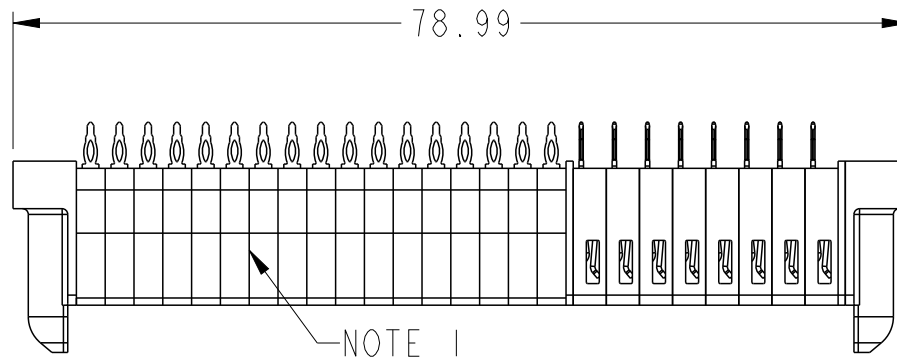
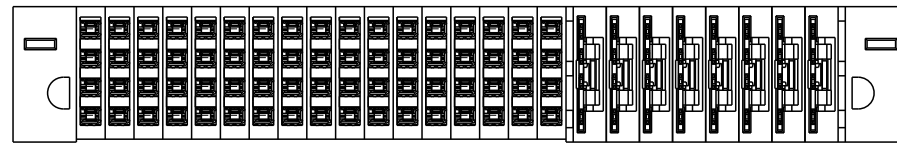
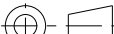
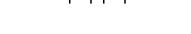


PRODUCT NUMBER SEE SHEET 2



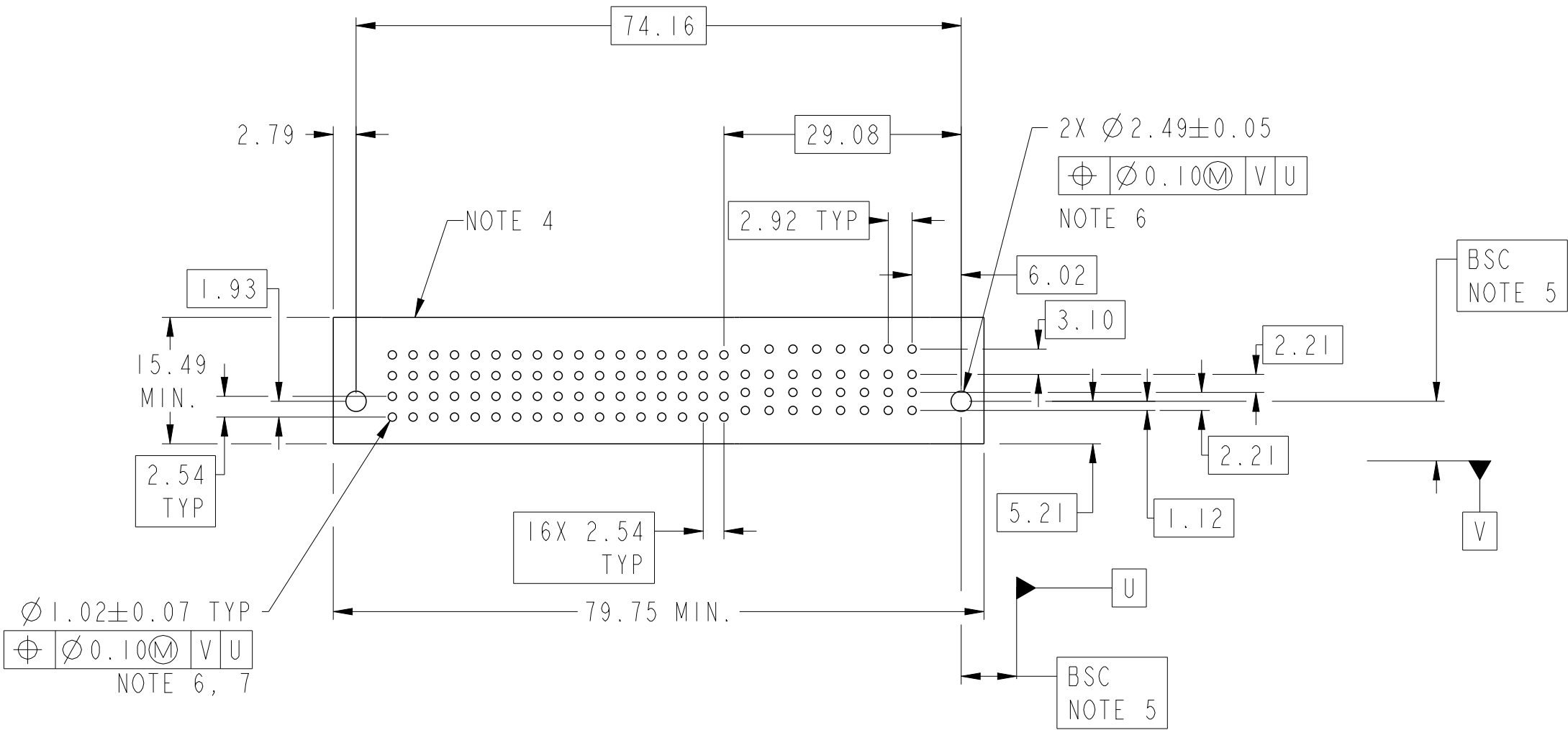
spec ref				dr	Peng-Bing Fu	2012/09/17	projection 	MM 	size	A3	scale	3:2
tolerance std ASME Y14.5	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			eng	Peng-Bing Fu	2013/03/15			ecn no	-		
				chr	-	-			rel level			Released
				appr	Pei-Ming Zheng	2013/03/15			product family			PowerBlade+
surface  ASME Y14.5	linear	0.X	±0.50		title 8LP + 68S VT PF RECEPTACLE				dwg no 10106139-8017001	rev A		
		0.XX	±0.25									
		0.XXX	±0.10									
		angular	0°	±2°	www.fci.com	cat. no.			Product - Customer Drw			sheet 1 of 3



Copyright FCI.

PRODUCT NO.	ROWS	SIGNAL																LP										
		E1	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	P8	P7	P6	P5	P4	P3	P2	P1	E2
10106139-8017001LF	D C B A		F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F	F									

CODE	DESCRIPTION
F	STD SIGNAL CONTACT
LT	STD LOW POWER CONTACT (3.43)



dr	Peng-Bing Fu	2012/09/17	projection	MM	size	A3	scale	3:2
eng	Peng-Bing Fu	2013/03/15			ecn no	-		
chr	-	-	product family	PowerBlade+	rel level	Released		
appr	Pei-Ming Zheng	2013/03/15						
www.fci.com		cat. no.	Product - Customer Drw			sheet 2 of 3		
FCI		title	8LP + 68S			dwg no	10106139-8017001	rev
			VT PF RECEPTACLE					A

A

B

C

D

A

B

C

D

NOTES:

- 1) "FCI", PART NUMBER AND DATE CODE TO BE MARKED ON THIS SURFACE.
THE MARK CAN BE OMITTED IF THERE IS NOT ENOUGH SPACE ON THIS SURFACE.
- 2) MATERIALS:
-HOUSING - GLASS FILLED WITH HIGH TEMP THERMOPLASTIC, UL94V-0.
-SIGNAL CONTACT - COPPER ALLOY.
-POWER CONTACT - HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY.
- 3) PLATING SPECIFICATION REFER TO FCI 10116351
- 4) DENOTES CONNECTOR KEEP OUT ZONE.
- 5) DATUM AND BASIC DIMENIONS WERE ESTABLISHED BY CUSTOMER.
- 6) ALL HOLE DIAMETERS ARE FINISHED HOLE SIZES.
- 7) 1.15 ± 0.025MM DRILLED HOLE PLATED WITH 0.00762MM MIN Sn
OVER 0.0254-0.0762MM Cu PLATING TO ACHIEVE A 1.02 ± 0.07MM HOLE.
- 8) PRODUCT SPECIFICATION REFER TO FCI GS-12-658.
APPLICATION SPECIFICATION REFER TO FCI GS-20-141.
PRODUCT PACKAGED IN TRAYS, REFER TO FCI GS-14-1502.
- 9) THE VOID CORING IN BETWEEN POWER MODULES, SIGNAL
MODULES AND END MODULES ARE OPTIONAL AND THE SHAPE
MAY BE DIFFERENT FOR OPTIMIZE THE MOLDING PROCESS. THE
VOID CORING WILL NOT EFFECT TO PRODUCT FUNCTION.



Copyright FCI.

dr	Peng-Bing Fu	2012/09/17	projection	MM	size	A3	scale	1:1
eng	Peng-Bing Fu	2013/03/15			ecn no	-		
chr	-	-						
appr	Pei-Ming Zheng	2013/03/15	product family		PowerBlade+	rel level	Released	
	title				dwg no		rev	
www.fci.com	cat. no.				Product - Customer Drw		sheet 3 of 3	
							A	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9